BSP603S2L

英飞凌55V 150℃ 双N沟道增强型 OptiMOS® 功率晶体管

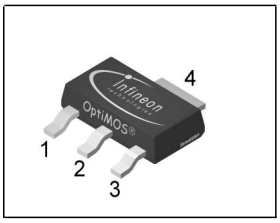
特点

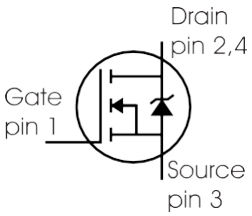
- N 沟道
- 增强模式
- 逻辑电平
- 绿色产品：符合 RoHS 标准
- 符合 AEC

产品概述

V_{DS}	55	V
$R_{DS(on)}$	33	mΩ
I_D	5.2	A

SOT-223





Type	Package	Ordering Code	Marking
BSP603S2L	SOT 223	On Request	2N603L

除非另有规定，否则均为T_j=25 °C 的**最大额定值。**

Parameter	Symbol	Value	Unit
Continuous drain current $T_{A=25°C}$ $T_{A=70°C}$	I_D	 5.2 4.1	A
Pulsed drain current $T_{A=25°C}$	$I_{D\ puls}$	21	
Gate source voltage	V_{GS}	± 20	V
Power dissipation $T_{A=25°C}$	P_{tot}	1.8	W
Operating and storage temperature	T_j , T_{stg}	-55... +150	°C
IEC climatic category; DIN IEC 68-1		55/150/00	

本数据手册的原文使用英文撰写。为方便起见，英飞凌提供了译文；由于翻译过程中可能使用了自动化工具，英飞凌不保证译文的准确性。为确认准确性，请务必访问 infineon.com 参考最新的英文版本（控制文档）。

热特性

Parameter	Symbol	Values			Unit
		min.	typ.	max.	
特性					
Thermal resistance, junction - soldering point (Pin 4)	R_{thJS}	-	15	20	K/W
Thermal resistance, chip to ambient air:	R_{thJA}				
@ min. footprint		-	-	120	
@ 6 cm² cooling area [1)]		-	-	70	

除非另有规定，否则均为T_j=25 °C 的**电气特性。**

Parameter	Symbol	Values			Unit
		min.	typ.	max.	
静态参数特性					
Drain-source breakdown voltage $V_{GS=0V}$, $I_{D=1mA}$	$V_{(BR)DSS}$	55	-	-	V
Gate threshold voltage, V_{GS} = V_{DS} $I_{D=50\mu A}$	$V_{GS(th)}$	1.2	1.6	2	
Zero gate voltage drain current	I_{DSS}				µA
$V_{DS=55V}$, $V_{GS=0V}$, $T_{j=25°C}$ $V_{DS=55V}$, $V_{GS=0V}$,		-	0.1	1	
$T_{j=150°C}$		-	10	100	
Gate-source leakage current $V_{GS=20V}$, $V_{DS=0V}$	I_{GSS}	-	10	100	nA
Drain-source on-state resistance $V_{GS=4.5V}$, $I_{D=2.6A}$	$R_{DS(on)}$	-	27	40	mΩ
Drain-source on-state resistance $V_{GS=10V}$, $I_{D=2.6A}$	$R_{DS(on)}$	-	23	33	

[1]器件安装在 40 mm x 40 mm x 1.5 mm环氧树脂印刷电路板 FR4 上，漏极连接用铜面积为 6 cm²（一层，70 µm 厚）。印刷电路板垂直放置在静止空气中。

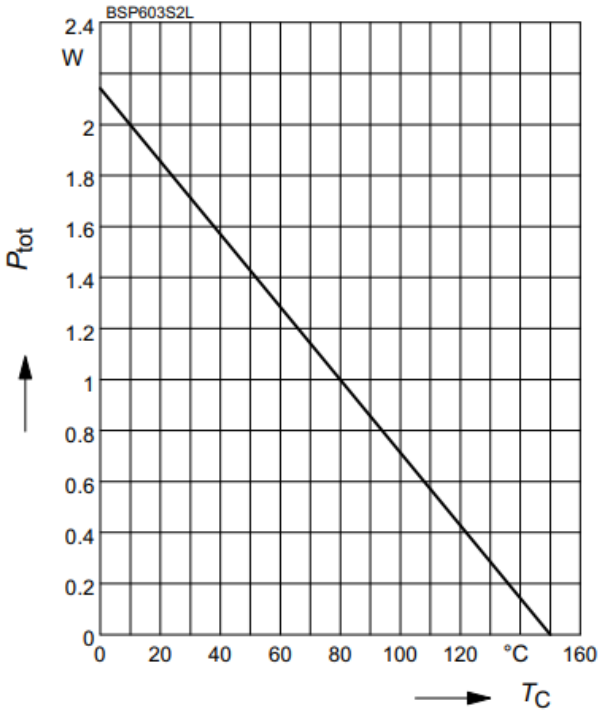
电气特性

Parameter	Symbol	Conditions	Values			Unit
			min.	typ.	max.	
动态特性						
Transconductance	g_{fs}	$V_{DS}\geq 2*I_D*R_{DS(on)max}$, $I_{D=5.2}$	8.9	17.8	-	S
Input capacitance	C_{iss}	$V_{GS=0V}$, $V_{DS=25V}$, f=1MHz	-	1034	1390	pF
Output capacitance	C_{oss}		-	244	325	
Reverse transfer capacitance	C_{rss}		-	75	110	
Turn-on delay time	$t_{d(on)}$	$V_{DD=30V}$, $V_{GS=4.5V}$, $I_{D=5.2A}$, $R_{G=5.6\Omega}$	-	10.8	16	ns
Rise time	t_r	$V_{DD=30V}$, $V_{GS=4.5V}$, $I_{D=5.2mA}$, $R_{G=5.6\Omega}$	-	16	24	
Turn-off delay time	$t_{d(off)}$		-	28	40	
Fall time	t_f		-	15	23	
门极电荷特性						
Gate to source charge	Q_{gs}	$V_{DD=44V}$, $I_{D=5.2A}$	-	3.5	4.6	nC
Gate to drain charge	Q_{gd}		-	10.6	16	
Gate charge total	Q_g	$V_{DD=44V}$, $I_{D=5.2A}$, $V_{GS=0\ to\ 10V}$	-	31	42	
Gate plateau voltage	$V_{(plateau)}$	$V_{DD=44V}$, $I_{D=5.2A}$	-	3	-	V
反向二极管						
Inverse diode continuous forward current	I_S	$T_{A=25°C}$	-	-	5.2	A
Inv. diode direct current, pulsed	I_{SM}		-	-	21	
Inverse diode forward voltage	V_{SD}	$V_{GS=0V}$, $I_{F=5.2A}$	-	0.8	1.1	V
Reverse recovery time	t_{rr}	$V_{R=30V}$, I_F=/S, $di_{F/d}t$=100A/µs	-	46	58	ns
Reverse recovery charge	Q_{rr}		-	44	55	nC

1 功率耗散

$P_{tot} = f(T_C)$

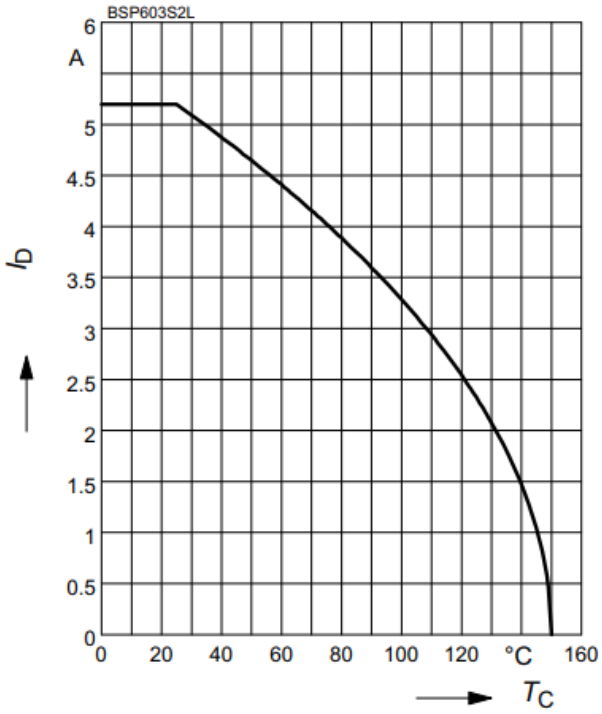
parameter: $V_{GS} \geq 4$ V



2 漏极电流

$I_D = f(T_C)$

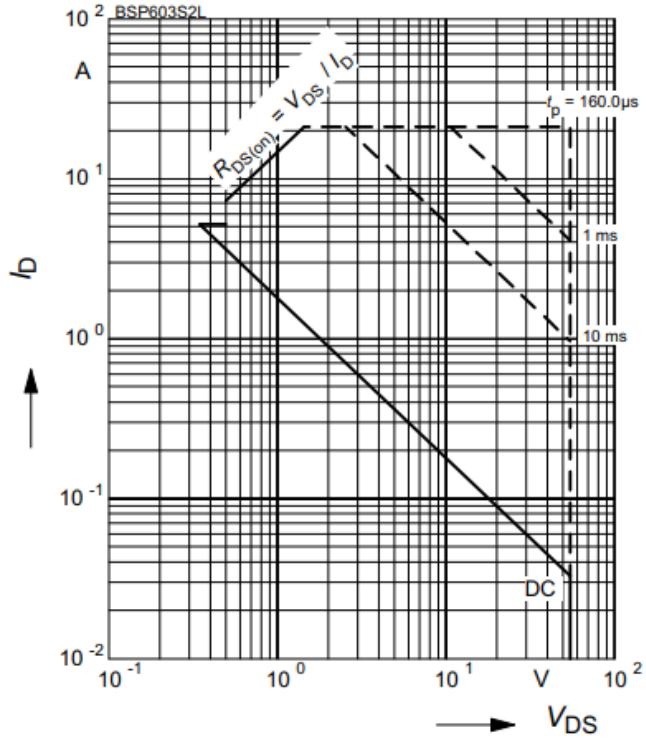
parameter: $V_{GS} \geq 10$ V



3 安全工作区

$I_D = f(V_{DS})$

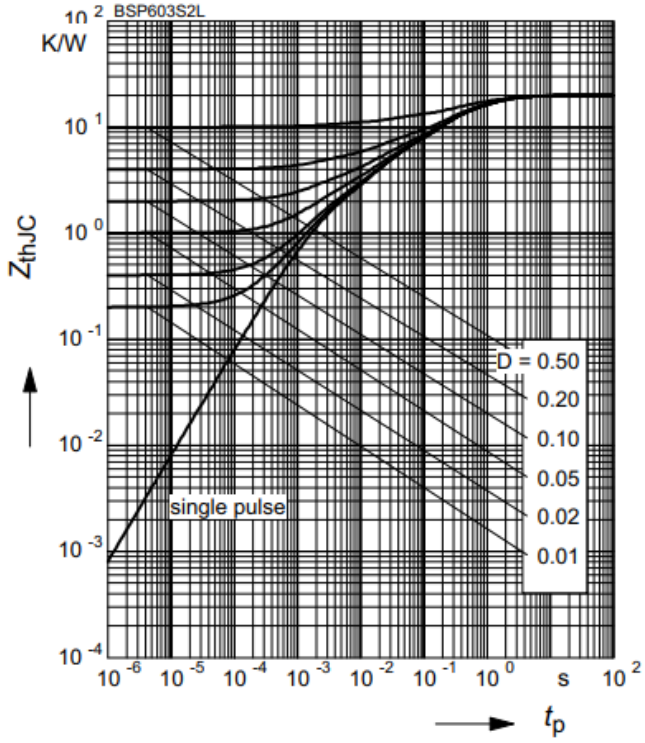
parameter : $D = 0$, T_C = --



4 瞬态热阻抗

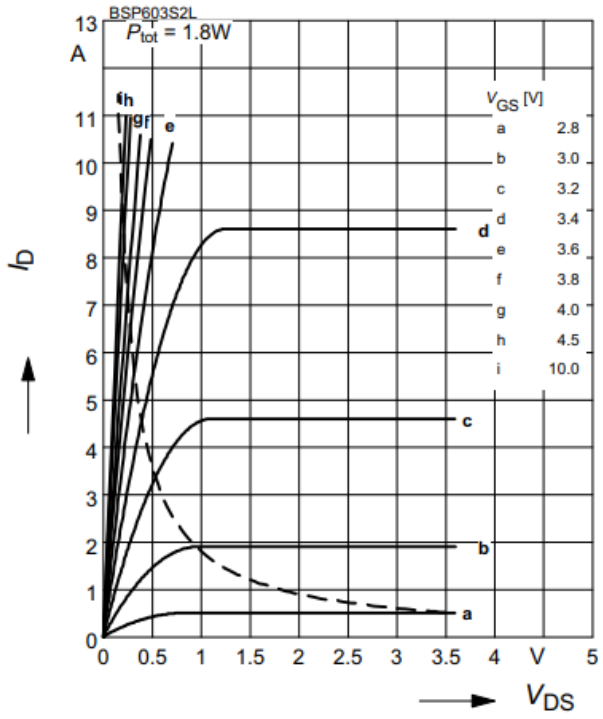
$Z_{thJC} = f(t_p)$

parameter : $D = t_p/T$



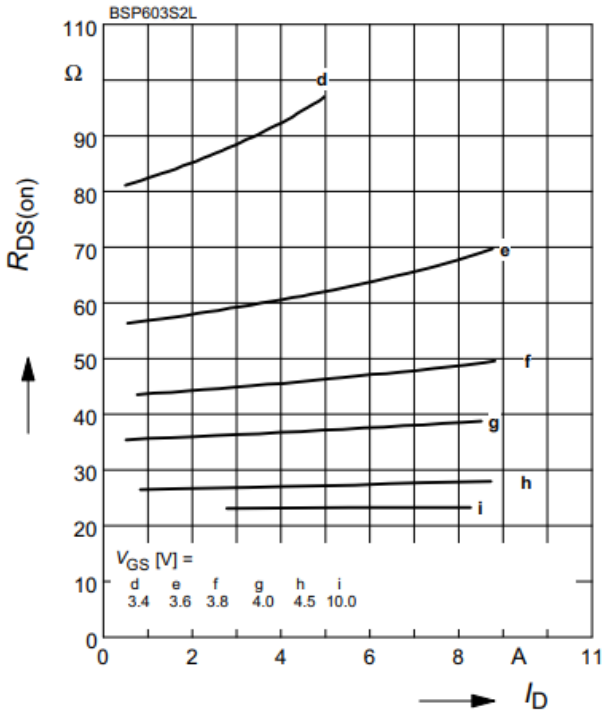
5 典型输出特性

$I_D = f(V_{DS})$; T_j=25°C
parameter: t_p = 80 µs



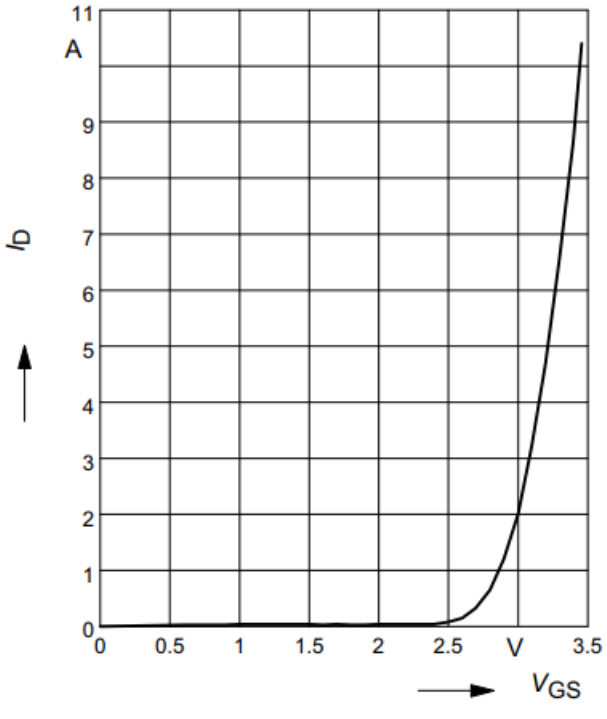
6 典型漏源导通电阻

$R_{DS(on)} = f(I_D)$
parameter: V_{GS}



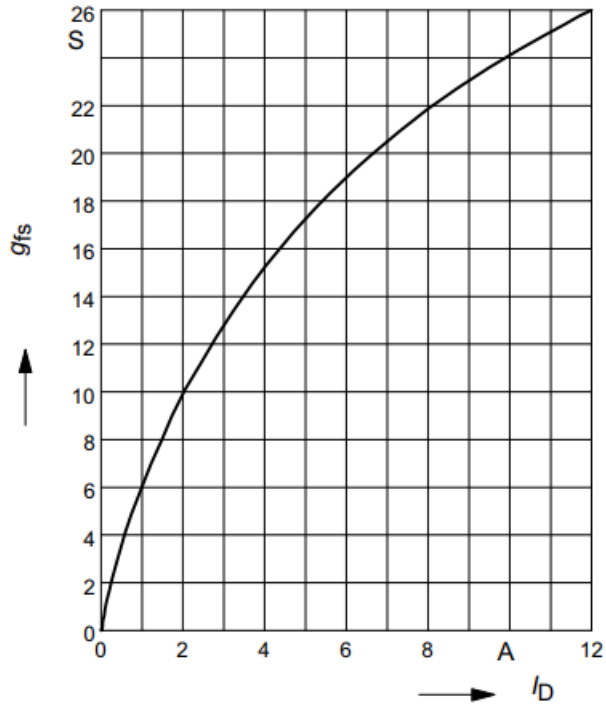
7 典型传输特性

$I_D = f(V_{GS})$; $V_{DS} \geq 2 \times I_D \times R_{DS(on)max}$
parameter: t_p = 80 µs



8 典型正向跨导

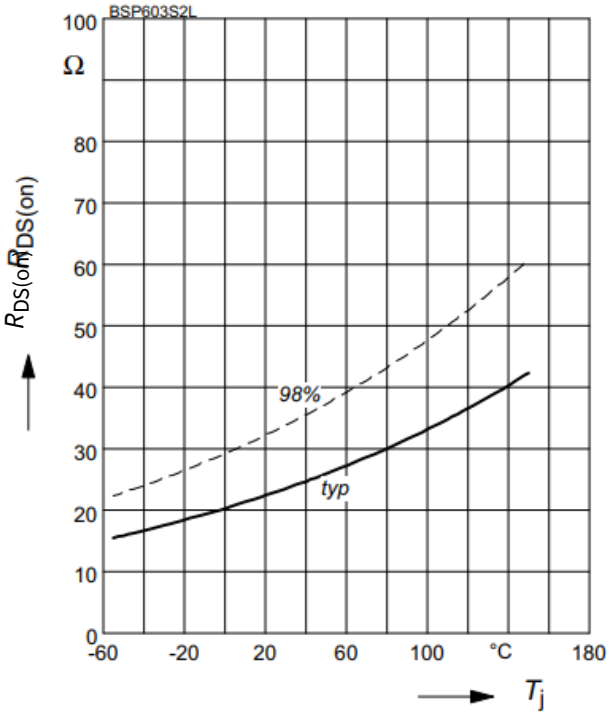
$g_{fs} = f(I_D)$; T_j=25°C
parameter: g_{fs}



9 漏源导通电阻

$R_{DS(on)} = f(T_j)$

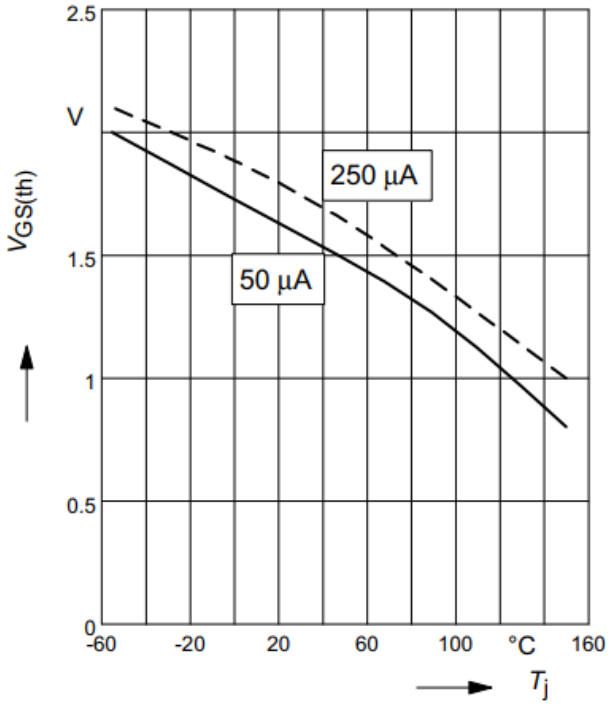
parameter : I_D = 2.6 A, V_{GS} = 10 V



10 典型栅极阈值电压

$V_{GS(th)} = f(T_j)$

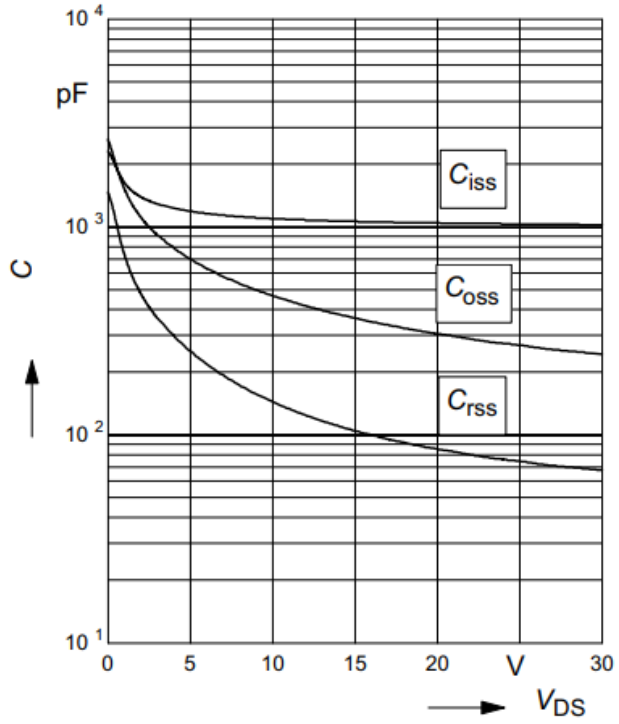
parameter: $V_{GS} = V_{DS}$



11 典型电容

$C = f(V_{DS})$

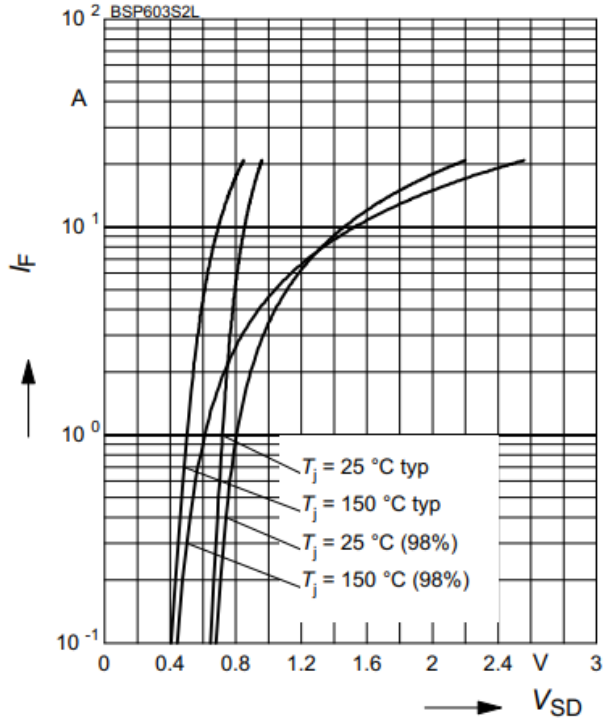
parameter: V_{GS}=0V, f=1 MHz



12 反向二极管的正向特性

$I_F = f(V_{SD})$

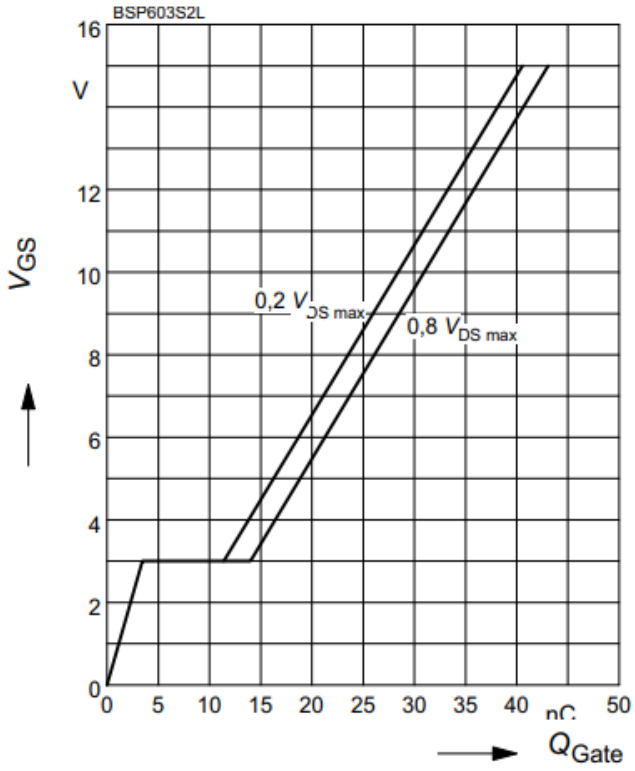
parameter: T_j , tp = 80 µs



13 门极电荷

$V_{GS} = f\ (Q_{Gate})$

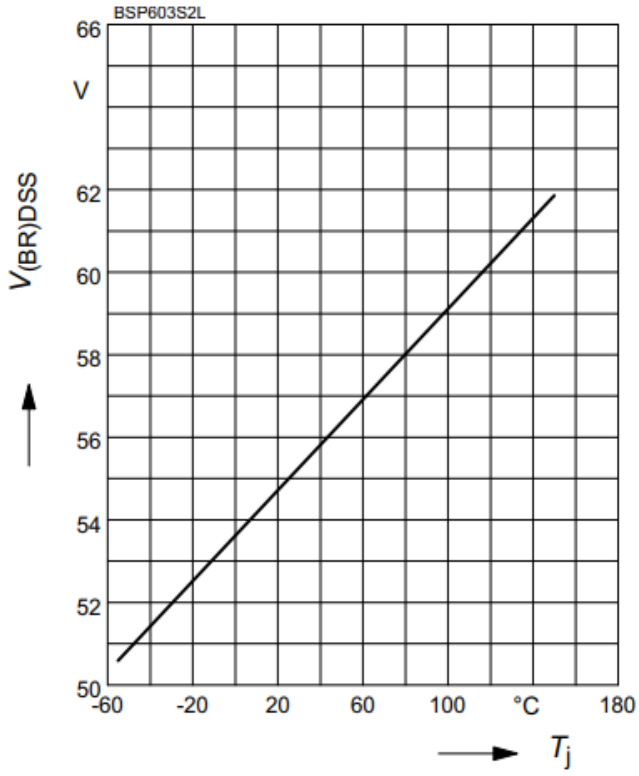
parameter: I_D = 5.2 A pulsed



14 漏源击穿电压

$V_{(BR)DSS} = f\ (T_j)$

parameter: I_D=10 mA



1 封装外形

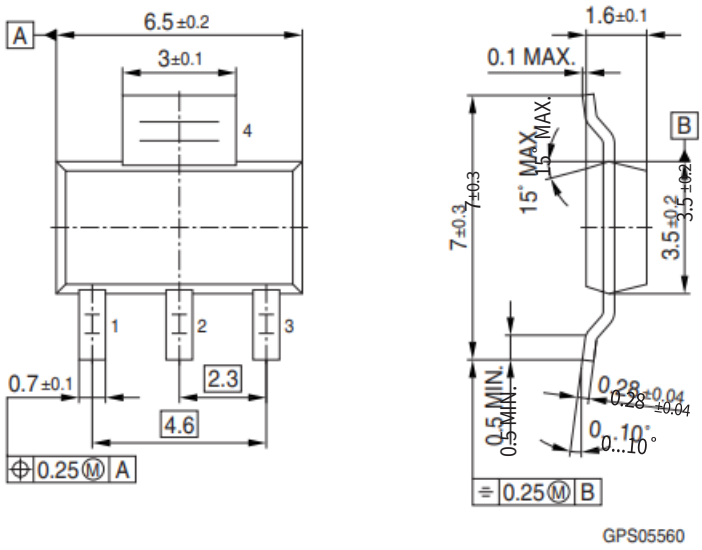


图 1 SOT 223

绿色产品：符合 RoHS 标准

为满足全球客户对环保产品的需求并符合政府法规要求，本器件提供绿色环保型号。绿色产品符合RoHS标准（即引脚采用无铅镀层，并依据IPC/JEDEC J-STD-020标准，适用于无铅焊接工艺）。

有关其他封装的更多信息，请访问我们的网站：

http://www.infineon.com/packages。

尺寸单位为毫米

2 修订记录

Revision	Date	Changes
1.1	2008-05-27	Initial version of RoHS-compliant derivate of BSP603S2L Page 1: AEC certified statement added Page 1 and 8: added RoHS compliance statement and Green product feature Page 1 and 8: Package changed to RoHS compliant version Page 9-10: added Revision History, updated Legal Disclaimer

免责声明

请注意，本文件的原文使用英文撰写，为方便客户浏览英飞凌提供了中文译文。该中文译文仅供参考，并不可作为任何论点之依据。
由于翻译过程中可能使用了自动化程序，以及语言翻译和转换过程中的差异，最后的中文译文与最新的英文版本原文含义可能存在不尽相同之处。
因此，我们同时提供该中文译文版本的最新英文原文供您阅读，请参见 http://www.infineon.com
英文原文和中文译文版本之间若存有任何歧异，以最新的英文版本为准，并且仅认可英文版本为正式文件。
您如果使用本文件，即表示您同意并理解上述说明。英飞凌不对因翻译过程中可能存在的任何不完整或不准确信息而产生的任何直接或间接损失或损害负责。英飞凌不承担中文译文版本的完整性和准确性责任。如果您不同意上述说明，请不要使用本文件。

Trademarks
All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

Edition 2025-04-17
Published by

Infineon Technologies AG
81726 Munich, Germany

© 2025 Infineon Technologies AG.
All Rights Reserved.

Do you have a question about this document?
Email:
erratum@infineon.com

重要提示

本文档所提供的任何信息绝不应当被视为针对任何条件或者品质而做出的保证（质量保证）。英飞凌对于本文档中所提及的任何事例、提示或者任何特定数值及/或任何关于产品应用方面的信息均在此明确声明其不承担任何保证或者责任，包括但不限于其不侵犯任何第三方知识产权的保证均在此排除。此外，本文档所提供的任何信息均取决于客户履行本文档所载明的义务和客户遵守适用于客户产品以及与客户对于英飞凌产品的应用所相关的任何法律要求、规范和标准。

本文档所含的数据仅供经过专业技术培训的人员使用。客户自身的技术部门有义务对于产品是否适宜于其预期的应用和针对该等应用而言本文档中所提供的信息是否充分自行予以评估。

警告事项

由于技术所需产品可能含有危险物质。如需了解该等物质的类型，请向离您最近的英飞凌科技办公室接洽。

除非由经英飞凌科技授权代表签署的书面文件中做出另行明确批准的情况外，英飞凌科技的产品不应当被用于任何一项一旦产品失效或者产品使用的后果可被合理地预料到可能导致人身伤害的任何应用领域。